

院所系組		電機與資訊學院 電子工程系碩士班（建工校區）								
招生分組		電子組 （甲組）			電信與系統組 （乙組）			資訊與數位 IC 設計組 （丙組）		
研究領域		半導體技術、材料理論與模擬、元件材料、製程與量測、光電元件設計、IC 及電子電路系統設計與應用			無線通訊技術、智慧物聯網系統設計、天線設計與光纖通訊、新世代行動通訊與安全技術、醫學工程系統理論與實務			AI&深度學習、網路、資安、電腦視覺、數位 IC 設計、FPGA 設計與應用、智慧醫療、機器人、嵌入式系統設計		
一般生名額		8			8			8		
考科	時間	考試科目	配分率 (%)	同分 參酌	考試科目	配分率 (%)	同分 參酌	考試科目	配分率 (%)	同分 參酌
考科一	8:30 10:00	書面資料	50%	2	微分方程	100%	1	計算機概論	100%	1
考科二	-	面試	50%	1	-	-	-	-	-	-
成績計算		甲組：總成績＝考科一書面資料成績×50%＋考科二面試成績×50%（評分至小數點第二位） 乙組、丙組：總成績＝考科一筆試成績×100%（評分至小數點第二位）								
甲組 書面資料審查 繳交文件項目		1.大專校院歷年成績單（應屆畢業生請檢附入學至 111 學年度第 2 學期歷年成績單；若符合提前畢業者，須在歷年成績單註明：「該生符合畢業標準」）（成績單須加蓋學校章戳）。 2.學習及研究計畫。 3.工作經歷或能力證明，如：專題報告、著作、證照、英檢證書、競賽得獎證明及其他有助於審查之相關能力證明。 4.師長或工作單位主管推薦函二封(線上推薦函)。								
備註		1.本系不招收入學大學同等學力第 7 條「專業領域表現具卓越成就者」。 2.甲組訂於 113 年 3 月 9 日(六)辦理面試，報名時限填高雄考區。 3.乙組、丙組訂於 113 年 3 月 9 日(六)辦理筆試。 4.上課地點：建工校區。								
系所聯絡方式		07-3814526 轉 15615 李先生。								